(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (43) Veröffentlichungstag: 01.09.1999 Patentblatt 1999/35
- (51) Int Cl.⁶: **H05K 13/04**, H05K 3/34, H05K 13/00, B23K 3/06

- (21) Anmeldenummer: 99103577.5
- (22) Anmeldetag: 24.02.1999
- (84) Benannte Vertragsstaaten:

 AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU

 MC NL PT SE

 Benannte Erstreckungsstaaten:

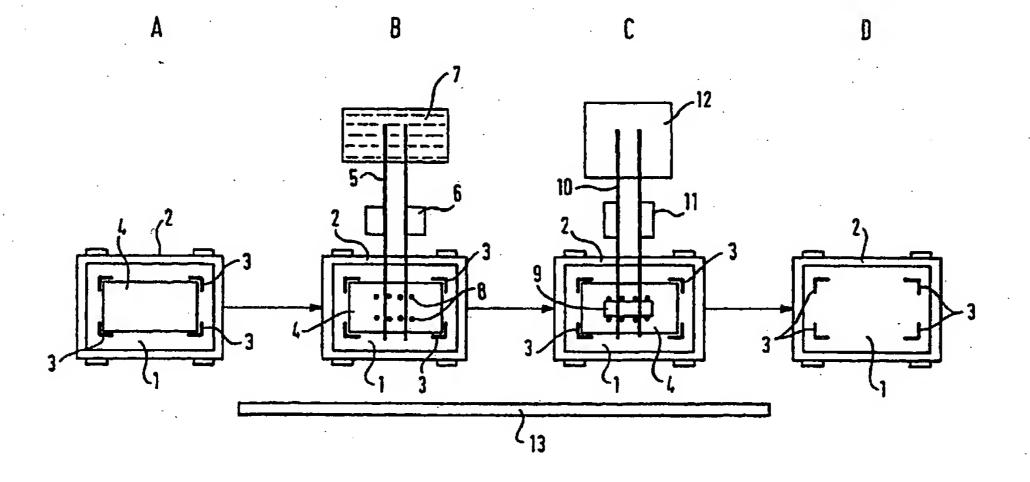
 AL LT LV MK RO SI
- (30) Priorität: 26.02.1998 DE 19808171
- (71) Anmelder: Resma GmbH 38640 Goslar (DE)
- (72) Erfinder: Pachschwöll, Helno 34477 Twistetal (DE)
- (74) Vertreter. Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München (DE)

(54) Anordnung zur Bestückung von Leiterplatten mit integrierten Schaltungen

(57) Anordnung zur Bestückung von Leiterplatten (4) mit oberflächenmontierbaren Bauteilen (9), insbesondere integrierten Schaltungen, mit Mitteln (1, 3) zur Halterung der Leiterplatten (4) in einer vorbestimmten Position, Mitteln (5, 6) zum Auftragen von Lotpaste auf die Kontaktierungsstellen (8) der Leiterplatte (4) für die

Anschlußkontakte der Bauteile (9) und Mitteln (10, 11) zum Aufsetzen der Bauteile (9) auf die Leiterplatte (4), wobei zur Ermöglichung von Kleinserien mit geringem Kosten- und Zeitaufwand für jede Leiterplattentype eine an diese angepaßte Halterung (1, 3) vorgesehen ist und wobei diese Halterungen (1, 3) lösbar auf einem Basisträger (2) montierbar sind.

Fig. 1



EP 0 939 583 A2

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anordnung zur Bestückung von Leiterplatten mit öberflächenmontierbaren Bauteilen, insbesondere integriarten Schaltungen, mit Mitteln zur Halterung der Leiterplatten in einer vorbestimmten Position, Mitteln zum Auftragen von Lotpaste auf die Kontaktierungsstellen der Leiterplatte für die Anschlußkontakte der Bauteile und Mitteln zum Aufsetzen der Bauteile auf die Leiterplatte.

[0002] Aufgrund des Fertigungsablaufes müssen oberflächenmontierbare Bausteine wie integrierte Schaltungen vor dem jeweiligen Lötprozeß und/oder einem anderweitigem Fügeprozeß einzeln auf die Leiterplatten oder auf entsprechend gestaltete Träger aufgesetzt werden. Dazu müssen an den vorgesehenen Kontaktierungsstellen die Löt- bzw. Fügepunkte vor dem Aufbringen des Bausteins mit einem Medium, beispielsweise Lotpaste oder einem für die Fügeaufgabe vorgesehenen Medium, beispielsweise Klebstoff, versehen werden. Anschließend muß der Baustein mit seinen Anschließend muß der Baustein mit seinen Anschließend muß der Leiterplatte aufgesetzt werden.

[0003] Das Aufbringen des Mediums und das Aufsetzen der Bausteine kann weitgehend automatisiert erfolgen, wenn die jeweiligen Positionen festgelegt sind. Bei
Großserien ist es kein Problem, diese Positionen festzulegen und im Falle der Lotpaste die Lotpastenauftragmittel sowie die Bauteilbestückungsmittel auf diese Positionen einzustellen. Bei Kleinserien ist dies jedoch ein
erheblicher Kostenfaktor. Auch ist das Einstellen auf
verschiedene Leiterplattentypen zeitaufwendig und erfordert in der Regel speziell ausgebildetes Personal.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die 35 Anordnung der eingangs genannten Art so auszubilden, daß auch Kleinserien kostengünstig und mit geringem Zeitaufwand ausgeführt werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß für jede Leiterplattentype eine an diese angepaßte Halterung 40
vorgesehen ist und daß diese Halterungen lösbar auf
einem Basisträger montierbar sind.

[0006] Durch die Verwendung eines Basisträgers, auf welchem an die verschiedenen Leiterplattentypen angepaßte Halterungen lösbar montierbar sind, kann die 45 erfindungsgemäße Anordnung schnell und köstengunstig umgerüstet werden. Bei einem Serienwechsel muß lediglich die vorhandene Halterung von dem Basisträger entfernt und die an die neue Serie angepaßte Halterung auf dem Basisträger montlert werden. Dies kann 50 auch durch nicht spezialisiertes Personal vorgenommen werden, so daß ein Serienwechsel schnell erfolgen kann. Darüber hinaus muß lediglich für jede Leiterplattentype eine Halterung bevorratet werden, während im übrigen grundsätzlich dieselben Mittel verwendet wer- 55 den können. Daher können auch Kleinserien kostengünstig mit der erfindungsgemäßen Anordnung ausgeführt werden.

[0007] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist der Basisträger zwischen verschiedenen Bearbeitungspositionen verschiebbar. Die Verschiebung erfolgt dabei bevorzugt über einen Schlitten, auf den der Basisträger aufgesetzt sein kann. Die verschiedenen Bearbeitungsschritte können dadurch räumlich auseinandergezogen werden, wodurch sich die Anordnung der Bearbeitungsmittel vereinfacht.

[0008] Beispielsweise kann der Basisträger zwischen einer Leiterplatteneinsetzstation, einer Lotpastenauftragstation, einer Bauteilbestückungsstation und einer Leiterplattenentnahmestation verschiebbar sein. Dabei ist es bevorzugt, wenn der Basisträger in der Lotpastenauftragposition und in der Bauteilbestückungsposition arretierbar ist. Hierdurch wird sichergestellt, daß sich die Leiterplatten und damit die Kontaktierungsstellen stets in einer festgelegten Position befinden.

[0009] Als Halterung ist bevorzugt eine Aufnahmeplatte mit die Position der Leiterplatte festlegenden Anschlägen oder Indexstiften vorgesehen. In konstruktiv
unaufwendiger Weise wird hierdurch eine Positionierung der Leiterplatten mit geringer Toleranz ermöglicht.
Einlegen und Entnehmen der Leiterplatten sind außerdem einfach.

[0010] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung umfassen die Mittel zum Auftragen des Mediums eine Verfahreinheit mit einem Auftragkopf. Der Auftragkopf kann dabei über die Verfahreinheit nacheinander zu den einzelnen Kontaktierungsstellen verfahrbar sein. Der Auftragkopf kann aber auch mehrere hinsichtlich der Anzahl und der Anordnung an die jeweiligen Kontaktierungsstellen eines oder mehrerer Bauteile angepaßte Auftragspitzen aufweisen. In diesem Fall werden die genännten Kontaktierungsstellen gleichzeitig mit dem Medium versehen.

[0011] Bevorzugt ist es dabei, wenn der Auftragkopf lösbar mit der Transporteinheit verbindbar ist. Durch die Lösbarkeit wird wiederum ein schneller Wechsel des Auftragkopfes und damit eine einfache Umstellung auf andere Bauteile ermöglicht.

[0012] Beispielsweise kann der Auftragkopf mit einer Mehrzahl von Nadeln versehen sein, die mittels der Verfahreinheit in ein Lotpastendepot eintauchbar und anschließend zu den zugehörigen Kontaktierungsstellen auf der Leiterplatte verfahrbar sind. Das Lotpastendepot kann dabei als Mulde mit Rakeleinheit ausgebildet sein, in welche die Nadeln mit einer vorbestimmten Eintauchtiefe eintauchen. Der beim Herausziehen an den Nadeln jeweils anhaltende Tropfen bestimmt dann die aufgetragene Lotpastenmenge.

[0013] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung, die auch für sich beansprucht wird, sind die Nadeln jedoch als an ihrer Spitze offene Hohlnadeln ausgebildet und weisen einen innerhalb der Nadel zwischen einer ersten Position und einer zweiten Position verschiebbar und dichtend geführten Kolben auf, der mit der Nadel einen über die offene Nadelspitze zugänglichen, volumenveränderlichen Aufnahmeraum für das

Medium, beispielsweise Lotpaste bildet. Durch diese
Ausgestaltung kann die Lotpastenmenge sehr genau
dosiert werden, insbesondere wenn Mittel vorgesehen halbaute
sind, durch welche außen an der Nadel anhaftende Lotpaste oder an der Nadelspitze ausgebildete Lotpastentropfen vermeidbar oder entfernbar sind. Die Lotpastenmenge wird bei dieser Vorrichtung dann exakt durch den
Kolbenhub bestimmt.

[0014] Diese Ausgestaltung hat zudem den Vorteil daß die aufgenommene Lotpastenmenge unabhängig: 10 von der Eintauchtiefe der Nadel in die Lotpaste ist und daß die Dosiermenge nicht mehr von der Oberflächenbeschaffenheit der Nadel und den Eigenschaften oder dem Zustand des Mediums abhängt. Um ein Anhängen von Lotpaste an der Außenseite der Nadel oder eine 15 Tropfenbildung an der Spitze der Nadel zu verhindern, können beispielsweise Abstreif-, Abblas- oder Abspülmittel vorgesehen sein. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der Kolben mit seinem zur Nadelspitze weisenden, Ende aus der Nadel-ausfahrbar. Durch Ausfahren des Kolbenendes beim Eintauchen der Nadelspitze in die Lotpaste wird eine sichere Anbindung der Lotpaste an den Nadelkolben gewährleistet. und die Ausbildung einer Luftblase in der Nadel verhindert.

[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist der Kolben innerhalb der Nadel in mindestens eine weitere Position verschiebbar, um ein zusätzliches Aufnahmevolumen zu schaffen. Auf diese Weise kann die Nadel nacheinander mit zwei oder mehreren Stoffen 30 gefüllt werden, die dann gemeinsam auf die vorgesehenen Positionen abgesetzt werden können. Eine Mehrstoffüllung kann außerdem dadurch erreicht werden, daß zusätzlich zu der Füllung des durch die Nadel und den Kolben gebildeten Aufnahmeraumes ein Tropfen an der 35 Nadelspitze durch Eintauchen der gefüllten Nadel in einen weiteren Stoff ausgebildet wird.

[0016] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Ertindung sind Mittel zur Erzeugung von Vibrationen der Nadel, insbesondere Ultraschallerzeuger, und/oder Mittel 40 zur Erwärmung der Nadel vorgesehen. Hierdurch kann die Benetzung und/oder Füllung der Nadel verbessert werden. Über eine Erwärmung kann beispielsweise die Viskosität der Flüssigkeit verändert werden. Es können aber auch andere physikalische oder chemische Effekte 45 ausgenutzt werden, beispielsweise eine Thixotropie des Mediums.

[0017] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung umfassen die Bestükkungsmittel eine Verfahreinheit mit einem Bestückungskopf, welcher bevorzugt an 50 verschiedene Bauteiltypen anpaßbar ist. Auch durch diese Ausgestaltung wird der Serienwechsel erleichtert und verbilligt. Bevorzugt ist es, wenn Mittel zum automatischen Auftragen der Lotpaste und/oder zum automatischen Bestücken der Leiterplatten mit Bauteilen 55 vorgesehen sind. Das Einlegen und/oder Entnehmen der Leiterplatten aus der Aufnahme erfolgt dagegen bevorzugt manuell. Auch das Verschieben der Leiterplatte

zwischen den einzelnen Bearbeitungsstationen erfolgt bevorzugt manuell. Insgesamt ergibt sich damit eine halbautomatische Anordnung, die trotz niedriger Kosten eine schnelle und sichere Bestückung-ermöglicht.

[0018] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist die Anordnung zumindest weitgehend aus an sich bekannten Einheiten und modular aufgebaut. Der Aufbau der Anordnung ist dadurch kostengünstig. Außerdem können die einzelnen Bestandteile später anderweitig weiter verwendet werden gerindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. Es zeigen, jeweils in schematischer Darstel-

່ ກຣາໂຍປ່ວນ ໃນລັກທະການ ຄົວເວກຕອນທີ່ກ່າວວຽນຄວາມປະເທດ ຮູ້ Fig._ສື້ງພ_{າລັກກາ}ວູລາ eine Draufsichhaufreine erfindungsgeh ເ ແມ່ນ ກຽງກ່າວວຽກ**ຄົດ Anordnung**ເປັດ ພະລີມີ ເຄດວຽນຮູ້ໄປໄລ່ຂ

Jennier gen vor deutgen betandes die beranden grund in der grund in der genalte der genalt

Fig_g2a - d_{def} eine effindungsgemäße Dosiereinriche_{comeceg} tung in vier-verschiedenen Arbeitsposi-

Fig. 3a - base - weiteren Arbeitspositiogen, und die nature

Fig. 4 ein Depotsystem für die erfindungsge-

ा सन्वतात है जुनक र सिंहुबल ी उद्घारीत कर निष्कृत है ।

[0020] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung rein beispielhaft anhand der Verwendung von Lotpaste. als Medium beschrieben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß die Erfindung genauso die Applikation von Klebstoffen und dergleichen umfaßtismassen ich be [0021] Die in Fig. 1 gezeigte Anordnung umfaßt eine Aufnahmeplatte 1, die mit einem als Schlitten ausgebildeten Basisträger 2 lösbar verbunden ist. Auf der Aufnahmeplatte 1 sind Anechläge 3 angeordnet, zwischen die eine Leiterplatte 4 paßgenau einsetzbar ist. Über den als Schlitten ausgebildeten Basisträger 2 sind die Leiterplatten 4 zwischen Bearbeitungsstationen A, B; C [0022] Die erste Bearbeitungsstation-Alistals Leiterplatteneinsetzstation ausgebildet, in welcher die Leiterplatten 4 in die Aufnahmeplatte 1 eingesetzt werden. Die eingesetzten Leiterplatten 4 werden über den Basisträger 2 anschließend in eine Lotpastenauftragstation B verfahren. Die Lotpastenauftrag-station B umfaßt eine Horizontalfördereinheit 5, mittels welcher ein Auftragkopf 6 zwischen einem Lotpastendepot 7 und der Leiterplatte 4 verfahrbar ist. Außerdem sind Arretiermittel vorgesehen, um den Basisträger 2 in einer vorbestimmten Position zu arretieren. Der Auftragkopf 6 weist an seiner Unterseite eine Vielzahl von Nadeln auf, die mit ihren Spitzen in das Lotpastendepot 7 eintauchbar und über der Leiterplatte 4 so weit absenkbar sind, daß die von den Nadeln aufgenommene Lotpaste auf die Kontaktierungsstellen 8 der Leiterplatte 4 abgesetzt werden kann. Die Nadeln sind dabei an dem Auftrag7. 24. 23. F W

kopf 6 in einer Anzahl und Anordnung vorhanden, die: den Kontaktierungsstellen 8 des auf der Leiterplatte 4 🐪 anzubringenden Bauteils 9/entsprechen.

[0023]. Nach beendetem Lotpastenauftrag wird die ... Arretierung gelöst und der Basisträger 2 mit der Leiter- 11.5 platte 4 in die Bauteilbestückungsstation C verfahren. Die Bauteilbestückungsstation C ist wiederum mit einer Horizontalfördereinheit 10 versehen, durch welche ein 🐬 Bestückungskopf 11 zwischen einem Bauteilmagazin 12 und der Leiterplatte 4 verfahrbar ist. Außerdem ist in der Bauteilbestückungsstation C ebenfalls eine Arretiervorrichtung zur Arretierung des Basisträgers 2 in einer vorbestimmten Position vorhanden. Der Bestückungskopf 11 kann beispielsweise eine Saugpipette zur Aufnahme der Bauteile 9 umfassen sowie eine Zentriereinheit, um die aufgenommenen Bauteile 9 vor dem Aufsetzen auf die Leiterplatte 4 zu zentrieren. Der Bestükkungskopf 11 ist dabei so ausgebildet, daß verschiedene Bauteile 9 von ihm aufgenommen werden können. [0024] Nach beendeter Bestückung der Leiterplätte 4

wird der Basisträger 2 in die Leiterplattenentriahmestation D verfahren. Hier kann die fertig bestückte Leiterplatte 4 von der Aufnahmeplatte 1 entnommen werden. Des weiteren ist, wie mit 13 angedeutet, im Bereich der Bearbeitungsstationen B und C eine Schutzverkleidung 25 vorgesehen. Hierbei kann es sich insbesondere um einen Aluminiumrahmen mit Makrolonverglasung handeln, die einen freien Einblick auf den Arbeitsablauf ermöglicht.

[0025] Zur Bestückung einer Leiterplatte 4 wird diese 30 in der Leiterplatteneinlegestation A zwischen die Anschläge 3 der Aufnahmeplatte 1 eingelegt. Anschlie-Bend wird die Aufnahmeplatte 1 mit der Leiterplatte 4 durch manuelles Verschieben des Basisträgers 2 in die Lotpastenauftragsstation B verfahren und dort eingerastet. Über einen Schalter wird nun der Lötpastenauftragvorgang aktiviert. Hierfür fährt der Auftragkopf 6 über das Lotdepot 7 und senkt sich soweit ab, daß die Nadeln eine gewünschte Menge Lotpaste aufnehmen können. Anschließend verfährt der Auftragkopf 6 über die Leiterplatte 4 und senkt sich wiederum ab, bis die Lotpaste auf den Kontaktierungsstellen 8 der Leiterplatte 4 abge-7005NJ 307 L geben werden kann.

[0026] Nach Zurückfahren des Auftragkoptes 6 wird der Basisträger 2 mit der Leiterplatte 4 in die Bestükkungsstation C verfahren und wiederum eingerastet. Durch Schalterbetätigung wird dann der Bestückungsvorgang aktiviert. Hierfür verfährt der Bestückungskopf 🐬 11 über das Bauteilmagazin 12 und senkt sich zur Aufnahme eines Bauteils 9 ab. Anschließend verfährt der 50 Bestückungskopf 11 über die Leiterplatte 4 und setzt das Bauteil 9 in der vorgesehenen Position auf der Leiterplatte 4 ab. Nun kann der Basisträger 2 wieder ausgerastet und anschließend in die Leiterplattenentnahmestation D verlahren werden, wo die Leiterplatte 4 von Hand entnommen wird.

[0027] Der beschriebene Bestückungsvorgang setzt sich also aus manuellen und automatischen Arbeits-

schritten zusammen. Dies ist insbesondere berkleinserien vorteilhaft. Durch die Aufnahmeplatte 1 mit den Anschlägen 3, die auf dem Basisträger 2 lösbar befestigt ist, ist die Position der Leiterplatte 4 relativ zum Basisträger 2 festgelegt. Dieser wiederum ist durch die Arretierung in den Bearbeitungsstationen B und C stets gleichbleibend positioniert, so daß der Lotpastenauftrag und die Bauteilbestückung sehr exakt ausgeführt werden können.

[0028] Die erfindungsgemäße Anordnung kann in einfacher Weise und schnell zur Bestückung verschiedener Leiterplattentypen ausgelegt werden. Hierfür wird die Aufnahmeplatte 1 vom Basisträger 2 gelöst und durch eine andere Aufnahmeplatte 1 ersetzt; die an die zu bestückende Leiterplatte 4 angepaßt ist, also dieser entsprechende Anschläge 3 aufweist. Ebenso kann der Auftragkopf 6 ausgewechselt werden, wenn die Leiterplatte 1 mit einem andersartigen Bauteil 6 bestückt werden soll. Ein Austausch des Bestückungskopfes 11 ist in der Regel nicht erforderlich, da dieser zur Aufnahme verschiedenartiger Bauteile 9 ausgebildet ist. Aufgrund dieser einfachen Anpaßbarkeit der Anordnung können mit dieser kostengûnstig auch Kleinserien ausgeführt werden.

[0029] Die in den Figuren 2 und 3 dargestellte erfindungsgemäße Dosiervorrichtung umfaßt eine an ihrer Spitze 14 offene Hohlnadel 15, in welcher ein Kolben 16 zwischen einer ersten Stellung und einer zweiten Stellung verschiebbar und dichtend geführt ist. In der in Figur 2a dargestellten ersten Position des Kolbens 16 ragt dieser mit seinem zur Spitze 14 der Hohlnadel 15 weisenden Ende 17 aus der Nadelöffnung 18 heraus. In der in Figur 2c dargestellten zweiten Position ist das Ende 17 des Kolbens 16 gegenüber der Nadelöffnung 18 dagegen in das Nadelinnere zurückversetzt und bildet zusammen mit der Hohlnadel 15 einen Aufnahmeraum 19 für das zu dosierende Medium.

[0030] Über eine nur durch Pfeile 20 angedeutete Verfahreinrichtung ist die Hohlnadel 15 zwischen verschiedenen Stationen verfahrbar. Insbesondere ist die Hohlnadel 15, wie in Figur 2b dargestellt, in das zu dosierende Medium 21 eintauchbar, beispielsweise in ein Lotpastendepot. Von dort ist die Hohlnadel 15 zu einer Absetzposition verfahrbar, beispielsweise in die in Figur 2d dargestellte Lotpastenauftragstation, in welcher eine

Leiterplatte 4 angeordnet ist.

[0031] Die Dosierung von Lotpaste mit der erfindungsgemäßen Dosiervorrichtung erfolgt in der nachfolgend beschriebenen Weise. Zunächst wird der Kolben 16 mit seinem Ende 17 aus der Hohlnadel 15 ausgefahren. In dieser Stellung wird die Hohlnadel 15 in die Lotpaste 21 eingetaucht und bei eingetauchter Hohlnadel 15 der Kolben 16 in seine zweite, zurückgezogene Stellung verfahren. Hierbei wird Lotpaste 21 in den durch den Kolben 16 und die Hohlnadel gebildeten Aufnahmeraum 19 gesaugt.

[0032] Nun wird die Hohlnadel 15 aus der Lotpaste 21 herausgezogen. Die in dem Aufnahmeraum 19 vor57 1000 883 A2

handene Lotpastenteilmenge bleibt dabei aufgrund der Abdichtung des Kolbens 16 innerhalb der Nadel 15 in Ca dem, Aufnahmeraum 19 gehalten. Nun wird die Hohlnadel 15 über die Kontaktierungsstelle 8 auf der Leiterplat- 🕞 te 4 verfahren. Nach Absenken der Hohlnadel 15 wird 5 der Kolben 16 aus der Hohlnadel 15 ausgefahren und die Lotpastenteilmenge aus dem Aufnahmeraum 19 auf die Kontaktierungsstelle 8 abgesetzt. Anschließend kann mit der erfindungsgemäßen Dosiereinrichtung erneut eine Lotpastenteilmenge aufgenommen und auf ei- 10 ne weitere Kontaktierungsstelle abgesetzt werden. [0033] Wie in Figur 3 dargestellt, können mit der Hohlnadel 15 auch zwei-oder mehr Medien aufgenommen werden. Hierfür wird die Hohlnadel zunächst in der vor---beschriebenen Weise in ein erstes Medium eingetaucht. 45 und eine Teilmenge dieses Mediums durch Zurückfahren des Kolbens 16 in seine zweite Stellung aufgenommen, Nach Herausziehen der Hohlnadel 15 aus dem ersten Medium 22 wird die Hohlnadel 15 in ein zweites Medium 23 getaucht. Nun wird der Kolben 16 in eine 20 dritte, noch weiter in die Hohlnadel 15 zurückgezogene-Stellung verfahren und dadurch auch eine Teilmengedes zweiten Mediums 23 in die Hohlnadel 15 gesaugte Nach Herausziehen der Hohlnadel 15 aus dem zweiten Medium 23 können die beiden Mediumteilmengen in der 🔒 🔑 zuvor beschriebenen Weise auf eine gewünschte Position abgesetzt werden. Bei den Medien kann es sich beispielsweise neben Lotpaste um Beiz-, Löse, Netz oder Reaktionsmittel handeln. Es können grundsätzlich in der beschriebenen Weise auch mehr als zwei Mediumteilmengen von der Hohlnadel 15 aufgenommen-werfigure of the existing and the set [0034] Nicht dargestellt sind Mittel, durch welche and der Außenseite der Hohlnadel anhängendes Medium - 🦏 oder an der Spitze 14 der Hohlnadel 15 gebildete Me- 35 diumtropten entfernt werden können, damit die aufgenommene Mediumteilmenge ausschließlich durch den Aufnahmeraum 19 bestimmt, wird. Dies können Abstreif-, Abblas- oder Abspülmittel sein. Es ist aber auch möglich, eine weitere Mediumteilmenge durch 40 bewußtes Anhängen an die Außenseite der Hohlnadel 15 oder durch Tropfenbildung an der Spitze 14 der Hohlnadel 15 aufzunehmen. Ebenfalls nicht dargestellt sind außerdem Mittel, durch welche die Hohlnadel 15 in Vi-... brationen versetzt oder erwärmt werden kann, um die ... 45 Aufnahme des Mediums in den Aufnahmeraum 19 zu. unterstützen. Dies können beispielsweise Ultraschallerzeuger sein. Durch eine Erwärmung können-chemische und/oder physikalische Effekte ausgenutzt werden, beispielsweise um die Klebrigkeit, Thixotropie oder Viskosität des Medjums zu verändern. [0035] Bei Verwendung von Klebstoffen, insbesondere von leitenden Klebstoffen, kann zusätzlich durch einen Energieeintrag die Benetzungsintensität zu den Oberflächen gesteigert werden. Außerdem können Ef- 55 fekte erzielt werden, die eine Aushärtung eines Klebstoffes, zum Beispiel die Polymerisation, beginflussen.

[0036] Fig. 4 zeigt die geschnittene Seitenansicht ei-

nes Depotsystems 25, in das die Nadel 15 bzw. mehrere Nadeln über dichtende Öffnungen 26 in ein Druckgefäß 27 gebildeten Innenraum 28 ist ein Reservoir für das aufzubringende Medium 21 gebildet. Der Behälter 27 kann nach dem Eintauchen Vorzugsweise gepulst unter Druck gesetzt werden. Zudem sind die in dieser Anmeldung beschriebenen anderen Energieeinträge wie beispielsweise Ultraschall, Wärme und dergleichen simultan oder abwechselnd möglich.

ក្រុកស្ត្រប្ទ€្រី ស្រុកខាស់ជាស្រុកមានជា មាន់ខែពុខសារ បានប

अवर्ताक र प्रदेश होते अहात**ते उरका**ण एक एक रिने प्रवाहन ए

୍ଦିୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଷ୍ୟ ପ୍ରଥମଣ ବ୍ୟବ୍ୟ ଅନ

TO MITHER EQUIPMENT

DEMORAL COMES

A STA LAND TO COLUMN IN THE WAY TO BE

with I take to the come a wind

THE CALL STREET

mar by a comparable strike

Mila subbas mino al "

Bezugszeichenliste and Cinoma agnungbradu e

[0037] กระบัติกาลเรื่องเป็น สะโดลดเล่น และ วิเลส โดลดเสนน

- I ... Aufnahmeplatte: 🤫 🌣 😘 🔞 🔞 🔞 😘 🖎
- 2 Basisträger
- 3 Anschlag n
- 4 Leiterplatte
- E Harizantalfärdar
- Horizontalfördereinheit
- 6 Auftläßköbt Consert frag sett für den gatische genationen
- 7 Lotpastendepote que sal est de la consula de de de la consula de la co
- 8 Kontaktierungssteller ab anak talm inde bild v
- 9 Bautelles comment encluemental accorden
- 10 Horizentalfördereinheitne finder sin der ne
- et i gBestückungskopi sale Chro. Einera selengrick ge-
- 12 aBauteilmagazin era dua da caran acta is os s
- 13 Schutzverkleidung
- 14 Nadelspitzen and an about 5 he as the rest to
- 15 Hohlnadel
- 16 Kolben and moneyal render made 1957 I
- 17 Endervon 16 act to the state of the contract
- 18 "Nadelöffnungegriß in de auf sinduct bei em
- 19 Aufgahmenvolumen 1 and 911 112 and
- 20 Pfeil Sar gat asset to the bards are such the
- 21 Mediums I is now assert to section of a
- 22 _egstes:Medium__net had nive a ____ 3 to ____ 12...
- 23 zweites Medium to see the light with a
- 25 Depotsystem : Switch and a family
- 26 definierte Offnunga grappital august in de autobert in de
- 27 Behälter Jana igour machen habbes in la brothe
- 28 Behälterinneres da minter in the trock in the control of
- A Leiterplatteneinlegestation a secure authorities of
- B Lotpastenauftragstation
- D Leiterplattenentnahmestation

`...

1. Anordnung zur Bestückung von Leiterplatten (4) mit oberflächenmontierbaren Bauteilen (9), insbesondere integrierten Schaltungen, mit Mitteln (1,3) zur Halterung der Leiterplatten (4) in einer vorbestimmten Position, Mitteln (5, 6) zum Auftragen eines Mediums auf die Leiterplatte (4) und Mitteln (10, 11) zum Aufsetzen der Bauteile (9) auf die Leiterplatte (4),

5

15

dadurch gekennzeichnet,

daß für jede Leiterplattentype eine an diese angepaßte Halterung (1, 3) vorgesehen ist und daß diese Halterungen (1, 3) lösbar auf einem Basisträger (2) montierbar sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daß der Basisträger (2) zwischen verschiedenen Bearbeitungspositionen (A, B, C, D), insbesondere zwischen einer Leiterplatteneinsetzstation (A), einer Lotpastenauftragstation (B), einer Bauteilbestückungsstation (C) und einer Leiterplattenentnahmestation (D), beispielsweise mittels eines Schlittens, verschiebbar ist, wobei der Basisträger (2) in der Lotpastenauftragstation (B) und in der Bauteilbestückungsposition (C) bevorzugt arretierbar ist.

- Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß als Halterung eine Aufnahmeplatte (1) mit die Position der Leiterplatte (4) festlegenden Anschlägen (3) oder Indexstiften vorgesehen ist.
- Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

daß die Mittel zum Auftragen des Mediums eine Verfahreinheit (5) mit einem insbesondere lösbar 30 mit dieser verbundenen Auftragkopf (6) umfassen, welcher insbesondere nacheinander zu Kontaktierungsstellen (8) auf der Leiterplatte (4) verfahrbar ist und bevorzugt mehrere hinsichtlich der Anzahl und der Anordnung an die jeweiligen Kontaktierungsstellen (8) eines oder mehrerer Bauteile (9) angepaßte Auftragspitzen aufweist, wobei der Auftragkopf (6) bevorzugt über ein Mehrachssystem, vorzugsweise programmiert, in die gewünschten Positionen bringbar ist.

5. Dosiereinrichtung zum Dosieren flüssiger oder pastöser Medien aus einem Vorratsbehälter mit mindestens einer mit ihrer Spitze (14) in den Vorratsbehälter eintauchbaren Nadel (15), durch welche eine Teilmenge des Mediums aufnehmbar ist, insbesondere zur Verwendung in einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

daß die Nadel (15) als an ihrer Spitze (14) offene Hohlnadel ausgebildet ist und einen innerhalb der Nadel (15) zwischen einer ersten Position und einer zweiten Position verschiebbar und dichtend geführten Kolben (16) aufweist, der mit der Nadel (15) einen über die offene Nadelspitze (14) zugänglichen, volumenveränderlichen Aufnahmeraum (19) für das Medium bildet.

- 6. Dosiereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß Mittel vorgesehen sind, durch welche außen an der Nadel (15) anhaftendes Medium, insbesondere an der Nadelspitze (14) ausgebildete Tropfen, vermeidbar oder entfernbar ist.
- 7. Dosiereinrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
- daß der Kolben (16) mit seinem zur Nadelspitze (14) weisenden Ende (17) aus der Nadelöffnung (18) ausfahrbar und/oder innerhalb der Nadel (15) in mindestens eine weitere Position verschiebbar ist, um ein zusätzliches Aufnahmevolumen für ein weiteres Medium zu schaffen.
- Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis
 7,
- dadurch **gekennzeichnet,**daß Mittel zur Erzeugung von Vibrationen und/oder
 zur Erwärmung der Nadel (15) vorgesehen sind,
- zur Erwärmung der Nadel (15) vorgesehen sind, insbesondere Ultraschallerzeuger.
- Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Depotsystem (25) vorgesehen ist, das einen Behälter (27) mit einer definierten Öffnung (26) aufweist, durch den die Nadel einbringbar ist, und welches insbesondere mit einer Druckeinrichtung versehen ist, um das Behälterinnere (28) unter Druck zu setzen.
- 10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Bestückungsmittel eine Verfahreinheit (10) mit einem Bestückungskopf (11) umfassen, welcher bevorzugt zur Aufnahme verschiedener Bauteilspitzen ausgebildet ist.
 - 11. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- daß Mittel zum automatischen Auftragen des Mediums und/oder Mittel zum automatischen Bestücken der Leiterplatte (4) mit Bauteilen (11) vorgesehen sind.
- 50 12. Anordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

- daß das Einlegen und/oder Entnehmen der Leiterplatte (4) und/oder das Verschieben der Leiterplatte (4) zwischen den einzelnen Bearbeitungsstationen (A, B, C, D) manuell erfolgt.
- 13. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-

Caro un gekennze onnet Company and an arrange of the agreement of a number unique to the State of the second section of นา สอดมีขาวิเศ ธเกณี

> i doung reur Arijanuch i ไละเกียระบบและพลด์ บระการ

e licence el montro i si (S) regénialesE not Bo But maitur gadestion an (A. B. C. D., inspessiologistic more awili other letter Lailorclatter bins ritistration (in), givi in the light of the light of the contraction of titulingssation (C) und area services planeness RETTO ESTAN EXISTRACIONALES PARTES DITES gé sigsé reuliecowichi necositione parez la eligible de la serie de la eligible d 1, in the Lorpanian Section (2) and Lorpanian Gallery and Lorpanian (2) and Lorpanian (3) and Lorpania illuserbestünkung spostul (C) belantu e is:

> Anordhur gu sch Arectain i hear a Cac inthigrikent turbine

33 as the termination of eignment the is a granger that regel at 74% straighed and relies ger gert lagrov netgraxebitt bed ich

י מושחשה של האל האל האר ופנים ומתר האלם למנים ביותר מי 3400 :.

ರಕ್ಷದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಟ್ಟಿಗಳು ಬರುಗಿರುತ್ತು

THE DIS NOT LETS A MILEGUE LIST MISCILLES GILLS Glab erethis for medie un joy afrietri fic The isservance about Authorized Contraction without the telephone of the control representation of a sign early all the land and a יון אול לי שנוציים בושתי בי הוחבים אלתה ביא ביה בי היו or diose Azionar in an deal predicing Koll Nigel 35 ालुक्ड अस्त है । eines maar करमावर सह मह क แก่ดูแผลเขาะ Aufillagaดูแผ่ย แบกงาชกา พอก เสดา (แห Tagkopf (%) Selection with the first transport े उद्याहरण है जिल्लाहर है।

The end of the second of the s of set Modiscribus evidence Voltatobehay or the control to the control of the con THE SECRETARY OF THE STATE OF T The setting of the se अगड विशेष हुउ तर विशेषण अंग्रेस कर्मा विशेषण विशेषण The state of the s ರ್ ೨ ಕ್ಷೀಂದಾರ್ಗಳು ಅಗೆ ಫ್ರೀಟ್ ಬಿಡುಕಿಸಿಕ ಗೌರ್ಡ addition awas not contain.

ा १ कि.स.च्या ్ కైవ్రాల్ కార్డ్ క on the right of the thinking a great strong of the first of the ಎ. / ವಿ.ಭಾ. ಅನ± ಶಕ್ಕಳಲ್ಲಿ e engrate instance in the contract of the cont the state of the s the state of the s

sprûche, dadurch gekennzeichnet, an profession (e. 820) daß die Anordnung zumindest weitgehend aus an sich bekannten Einheiten und insbesondere modular aufgebaut ist: der rede "E er reterde the control of the co : neder tig 1679 1

Davise a report of the control of th Andoleanne log of the b

राज्यातिक विकास का अपने अस्ति । The result of the region of the state of the second regree that to the area area of the minimum storm ein zusätzliches Kufrachnaustrung ist on etampe condition lawsen

of the state of the party of the state of THE BOX THE Company 12 វត្តិ វត្តិ នេះ ខេត្ត ខេត្ត នៃ ប្រើប្រភព្ធន៍នៅ

The maintaining his Sold to the second of the seco green treatment of the contract of the contrac - 250 % 14 W S V 13. 1 (22 5 W 18 8 T

ుగాన్ని కార్యక్రామ్ ఉంది. మండ్రామ్ కాండ్రి మండ్రి కాండ్రి మండ్రి మండ్రి కోడ్ కాండ్రి మార్క్ మార్క్ మార్క్ మార్ ್ಷ ಚಾರ್ವಿವಿತ

del de Bestbokungs sile ein in eine នេះ មកព្រះ ខេត្ត ដែលស្រាស់ នៅម**ុខដែ**នមាន^សិកា A temporary of the state of the ST SCHOOL AT THE ST

· 电影响 医乳腺 化苯甲酚 医乳腺性小原腺性 The state of the second second second second second A CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF

and the second of the second o There of the water to be a second

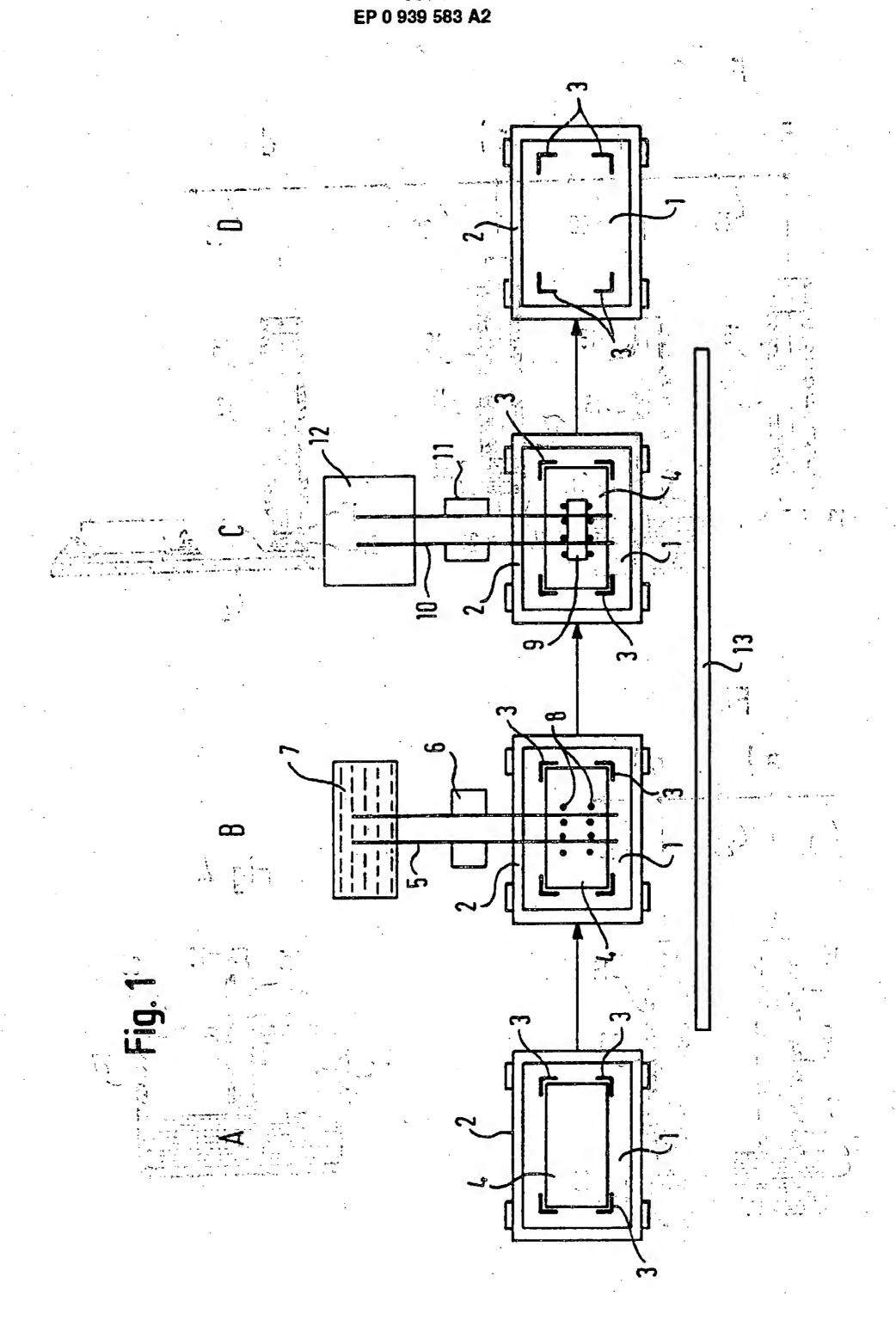
e (

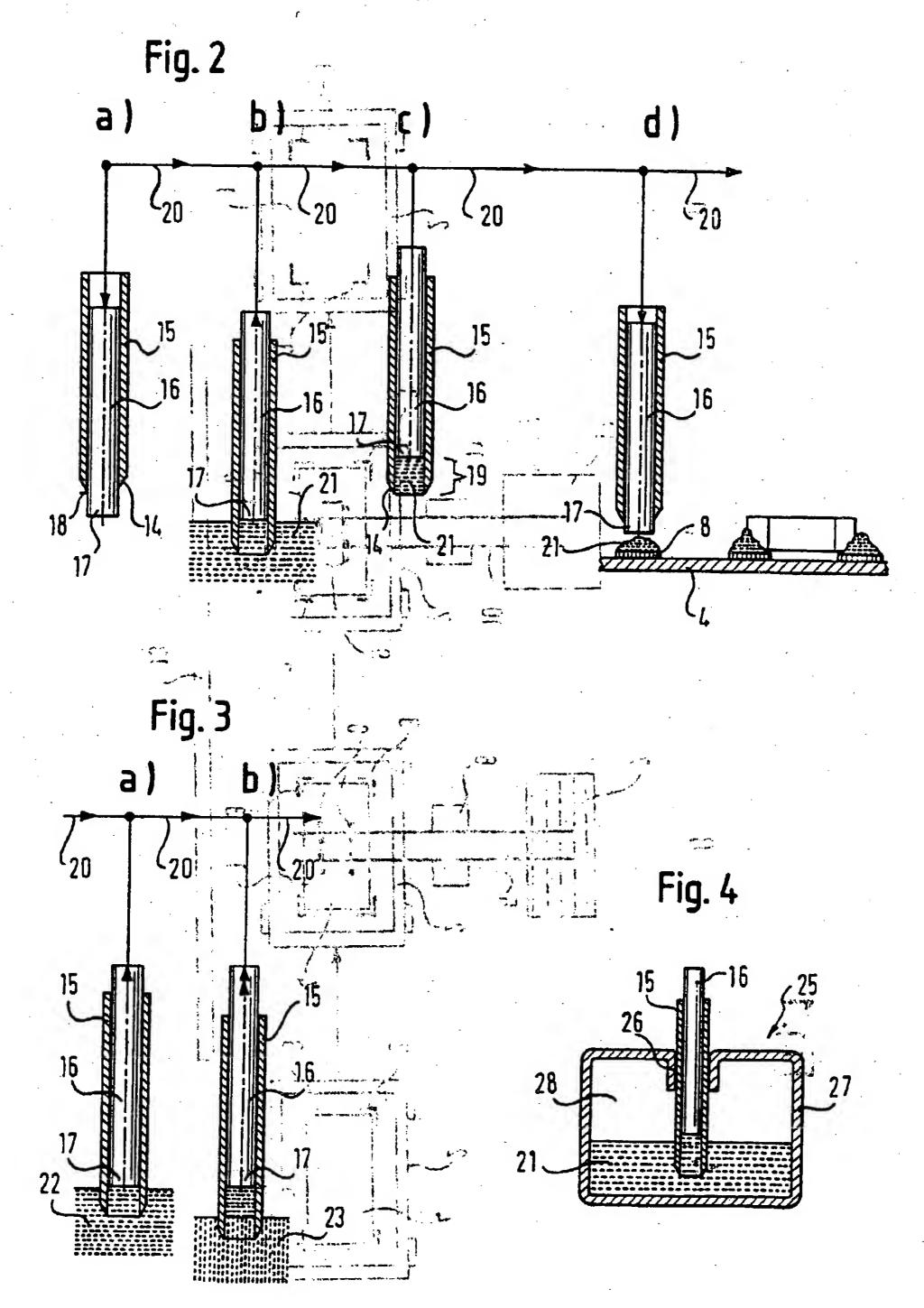
7

:

50

BNSDOCID: <EP___0939583A2_I_>





THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PER -30% F037 (00%) 77 (c)

The reparation to the 10 8 1 th 15 11 12 12 12 13 13

\$. Julius ysausma (1.5)

ileja inne liti Bohelhaf 1 D English Pack in settle seeds The second secon

31 81 77 102 7 A The golden and the last

WORKER WOUND CALL REPORT TO

Compare the self of the to

there in the real contracts and the contract to the contract to the contract of

the contract the contract which is the contract of the contrac The standing of the Control of the Section of the S HIR RELIGIOUS AND AND SECURITION OF A SECURITICAL OF A SECURITION OF A SECURIT The state of the s in the second of the second second second second THE SEASON OF THE PARE OF

the second of th The state of the s CHERTIFICATION OF THE CONTRACTOR SERVICE CONTRACTOR THE CONTROL OF A CORP CONTROL OF SECURITIES

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



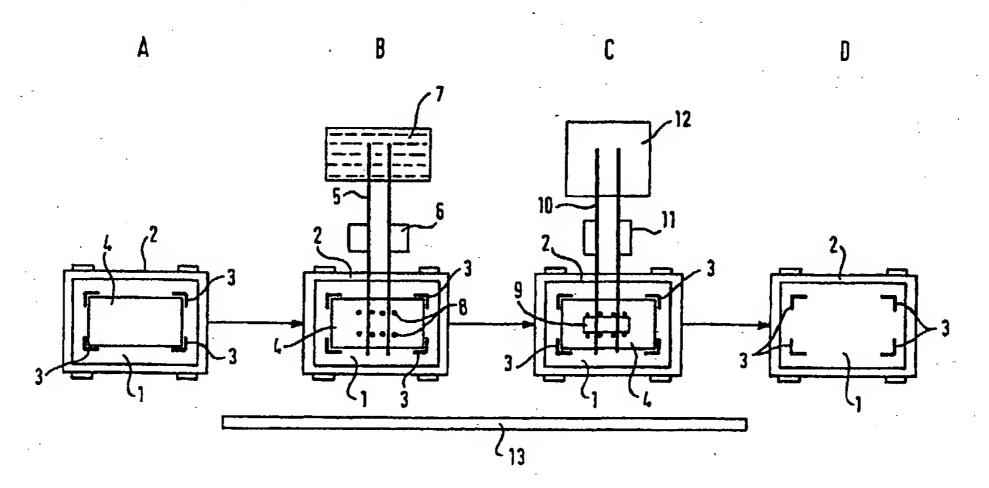
(11) EP 0 939 583 A3

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

- (88) Veröffentlichungstag A3: 22.12.1999 Patentblatt 1999/51
- (51) int Cl.⁶: **H05K 13/04**, H05K 3/34, H05K 13/00, B23K 3/06
- (43) Veröffentlichungstag A2: 01.09.1999 Patentblatt 1999/35
- (21) Anmeldenummer: 99103577.5
- (22) Anmeldetag: 24.02.1999
- (84) Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
 MC NL PT SE
 Benannte Erstreckungsstaaten:
 AL LT LV MK RO SI
- (30) Priorität: 26.02.1998 DE 19808171
- (71) Anmelder: Resma GmbH 38640 Goslar (DE)
- (72) Erfinder: Pachschwöll, Heino 34477 Twistetal (DE)
- (74) Vertreter. Manitz, Finsterwald & Partner
 Postfach 22 16 11
 80506 München (DE)
- (54) Anordnung zur Bestückung von Leiterplatten mit integrierten Schaltungen
- (57) Anordnung zur Bestückung von Leiterplatten (4) mit oberflächenmontierbaren Bauteilen (9), insbesondere integrierten Schaltungen, mit Mitteln (1, 3) zur Halterung der Leiterplatten (4) in einer vorbestimmten Position, Mitteln (5, 6) zum Auftragen von Lotpaste auf die Kontaktierungsstellen (8) der Leiterplatte (4) für die

Anschlußkontakte der Bauteile (9) und Mitteln (10, 11) zum Aufsetzen der Bauteile (9) auf die Leiterplatte (4), wobei zur Ermöglichung von Kleinserien mit geringem Kosten- und Zeitaufwand für jede Leiterplattentype eine an diese angepaßte Halterung (1, 3) vorgesehen ist und wobei diese Halterungen (1, 3) lösbar auf einem Basisträger (2) montierbar sind.

Fig. 1



EP 0 939 583 A3

EP 0 939 583 A3



	HAZ TEL SAGE TELL	e an Her The Company	in the state of th	EP 99 10 3577
	EINSCHLÄGIGE		er e a anwy e	្តាស្រាស់ ។ មានការប្រជាជនជាក្រាស់ ព្រះបានការប្រជាជនជាក្រាស់ ព្រះបានការប្រជាជនជាក្រាស់ ព្រះបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការបានការ
ategorie	Vannaiahauna das Balauna	nts mit Angabe, soweit erforderlich,	Betrifft Anapruch	KLASSIFIKATION DER
- - - - -	EP 0 701 394 A (TOKY	O SHIBAURA ELECTRIC CO JP)) 13. Marz 1996	1-4,	H05K13/04 H05K3/34 H05K13/00
·	US 4 255 077 A (SMIT 10. März 1981 * das ganze Dokument		1-4. 10-13	B23K3/06
A	EP 0 436 992 A (PHIL ;PHILIPS NV (NL)) 17 * das ganze Dokument	: Juli 1991	1-4, 10-13	
\	DE 36 25 019 A (SIEM 28. Januar 1988 * das ganze Dokument	ENS AG)	1-4. 10-13	
A,P	US 5-779 794 A (THOM 14. Juli 1998 * das ganze Dokument	PSON CURTIS C)	1-4. 10-13	
X	FR 2-583-252-A (LIGN 12. Dezember 1986	ES TELEGRAPH TELEPHON)		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Gl.6)
	* Seite 3; Zeile 23 Abbildung 4 *	- Seite 5, Zeile 3;		H05K B23K B05B
K	FR 2 259 960 A (SKM) * Seite 6, Zeile 26 Abbildung 6 *	29. August 1975 - Seite 7, Zeile 27;	5-9	B05C
A :	US 5 205 439 A (STUR 27. April 1993 * das ganze Dokument *	M KARSTEN) Zeile 27; Abbildung 6	5-9	•
A :	FR 2 656 048 A (MATR * das ganze Dokument *	A) 21. Juni 1991 Zeile 27; Abbildung 6	5-9	
		* * * *		
Der vo	orliegende Recherchenbericht wurd	e für alle Patentansprüche erstellt		
:	Recherchenort	Abschüßdaken der Recherche		Proler
X : von Y : von and	MÜNCHEN ATEGORIE DER GENANNTEN DOKUM besonderer Bedeutung allein betrachtel besonderer Bedeutung in Verbindung n eren Veröffentlichung derselben Kategor ngologischer Hintergrund	E : Alteres Patentriok nach dem Anmeld it einer D : in der Anmeldung ie L : aus anderen Grün	runde liegende 1 ilment, dan jedor ledstum veröffen engeführtes Doi	tlicht worden ist kurnent Dokument

EP 0 939 583 A3

EP C 979 392 43

ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

The second secon	At a large of the second	BYTHE THE THE THEFT.	मा दिला राज्य कर साहे
Im Rechercheribeticht angeführtes Patentdokument	Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0701394	13-03-1996	JP 8078890 A	55n22-03-1996
US 4255077 \ CA	10-03-1981	GB 1596777 A) CA 1105697 A DE 2815861 A FR 2387567 A JR. 54016672 A	26-08-1981 28-07-1981 19-10-1978 10-11-1978
EP 0436992 A	17-07-1991		16-10-1978 19-07-1991 23-06-1994 03-11-1994
DE 3625019 A	28-01-1988	KEINE	
US 5779794 A	14 ^L 07-1998	US 5899446 A	64-05-1999
FR 2583252 A	12-12 1986	KEINE	
FR 2259960 3 A	29-08-1975	KEINE	2. 150ma. (1. 43.)
US 5205439 A	27-04-1993	DE 4014760 A	(14÷11-1991
FR 2656048 A	21-06-1991	groe KEINE 12. (Pris.	A 101 925 3 87
t.			* (การการการการการการการการการการการการการก
	i de gast	HIM TO THE STATE OF THE STATE O	27. A. T. 1395 27. A. T. 1395 1. des gance to
	e-: d paub	ingi muk is a samu	2 12 328 3 93 23 42 2 2 2 5 7
	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·
!	; : is s	a simple the second	And the second of the second
	A Char	g the state of	MEHC - SM
	The August of September 1990 of 1990		TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY.

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang - siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

Machine Co. M. Sill

A COMPANY OF THE STATE OF

again, grional nià manda

The property of the second of the

AND STATE OF THE STATE OF

group the agency to the first the same of the same of

Catagoral at the d

36 M 3 W 1 8 CE

The State of the S

THE ME THE

Same Burney

23223 3 3 3 3 3

Constitute the maniful to take the

20.00,82 (F-10.00 6 5 7)

Product Strong Strong Control State of the state

Amaz Sartine 18 C Committee Control of March

> Sometimes of the second of the The Same of the same of

Some and the property

可能感受力的 1.100 (1.10) 1.10 (1.1 ness of the first term that the first of the contract of the first of the contract of the contract of and the second of the second o record with the extremation of the control of the c

n de traversión de la companya de l La destrucción de la companya de la Burgon Burgon